

Pasta de soldadura 35g (183°C) MECHANIC XGZ40

Descripción

mihaba.com

Pasta de soldadura con aleación Sn-Ag-Cu, formulada para procesos de reflow entre 180°C y 250°C. Cuenta con fundente libre de halógenos y no corrosivo, asegurando alta calidad en la soldadura y fácil limpieza posterior.

Su consistencia pastosa evita escurrimientos, permitiendo trabajar incluso en superficies verticales o componentes pequeños.

Especificación	Detalle
Marca	Mechanic
Modelo	XGZ40
Tipo	Pasta de soldar
Contenido	35 g
Formato	Jeringa con cánula
Aleación	Sn-Ag-Cu
Temperatura de trabajo	180°C – 250°C
Tipo de fundente	No corrosivo / sin halógenos
Viscosidad	Alta (no gotea)
Aplicación	SMD, BGA, PCB

mihaba.com

Aplicaciones
Reparación de placas electrónicas (PCB)
Soldadura de componentes SMD y BGA
Reballing de chips
Ensamblaje y prototipado electrónico

Beneficios
? Aplicación precisa con jeringa
? Excelente adherencia (wetting)
? Residuos mínimos y fácil limpieza
? No corrosivo y seguro para componentes
? Ideal para trabajos técnicos profesionales